

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2026-058

债券代码：123268

债券简称：本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司（以下简称“珠海硕鸿”）拟使用不超过 10 亿元投资建设珠海硕鸿（二期）多层高端互连产品华南智造基地项目（以下简称“本次投资项目”或“本项目”），本次投资项目所涉及的投资金额、建设期等数据均为初步预估，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对股东作出的业绩承诺。公司后续可能随项目实际实施情况动态调整，并视项目进展情况分期投入分阶段建设。

2、本次投资项目尚需经公司股东会审议通过，并按照相关法律法规规定办理工程规划、建设施工、消防、能评、环评等各项审批及竣工验收手续，相关审批进度存在不确定性。同时，因本次项目投资规模较大，若资金筹措未能及时到位，存在项目实施进度不及预期的风险。

3、本次投资项目系公司基于战略发展需要及对 PCB 行业市场前景的判断实施，但受宏观经济环境变化、行业发展趋势、市场行情变动、下游客户需求波动、公司业务拓展能力及行业竞争加剧等多重不确定性因素影响，项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次投资项目聚焦高密度互连（HDI）板、高多层板、任意阶 HDI 板等高端电路板产品，存在较高的技术门槛，项目建成后可能存在产品工艺落地不及预期、订单不足、产品价格下行、核心技术人才流失、核心工艺技术外泄等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步优化公司产品和业务布局，公司全资子公司珠海硕鸿拟投入不超过 10 亿元建设珠海硕鸿（二期）多层高端互连产品华南智造基地项目，该项目计划购置高精度 LDI 激光直接成像曝光机、AVI、全自动层合设备、镭射钻机等生产设备，并配套建设化学品仓库、废水处理站等附属设施，组建智能化高端互连电路板生产线，打造多层高端互连产品华南智能制造基地，进一步提升公司高端电路板产品生产效率与技术实力，完善高端 PCB 产品产业链布局，推动公司产业结构优化升级。

（二）审议情况

公司于 2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议及第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的议案》，同意实施本次投资项目，为推进项目的顺利开展，董事会提请股东会授权管理层办理与本次投资项目相关的审批手续、签署相关协议等具体事项。本议案尚需提交股东会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资内容及可行性分析

（一）本次投资项目的的主要内容

- 1、投资标的名称：珠海硕鸿（二期）多层高端互连产品华南智造基地项目
- 2、实施主体：珠海硕鸿电路板有限公司
- 3、建设地点：珠海市金湾区三灶镇海业东路 3 号
- 4、投资金额：不超过人民币 10 亿元（含土建投资、设备及技术投资），最终以实际投资金额为准

5、出资方式：自有及自筹资金

- 6、建设内容：项目充分利用现有土地实施扩建，二期新增 5 栋单体建筑，建筑功能包括生产厂房、员工宿舍、化学品仓库、废水处理站及门卫室等配套附属设施。产品包括高密度互连（HDI）板、高多层板、任意阶 HDI 板，生产设备包括高精度 LDI 激光直接成像曝光机、AVI、全自动层合设备、镭射钻机等。

（二）本次投资项目的可行性分析

随着 5G/6G 通信基础设施建设的持续推进、新能源汽车渗透率的快速提升以及 AI 算力、智算中心等需求的爆发式增长，高密度互连（HDI）板、高多层板、任意阶 HDI 板等高端互连电路板作为电子硬件的核心基础载体，是 AI 算力、智算中心、新能源装备、通信基础设施、汽车电子、机器人、航空航天等安全稳定运行的重要保障。下游市场刚需持续释放，为高端 PCB 产品产业发展提供了坚实的市场支撑。

本项目计划购置高精度 LDI 激光直接成像曝光机、AVI、全自动层合设备、镭射钻机等先进设备，并配套建设化学品仓库、废水处理站等附属设施，结合自动化设备与信息化管理系统，组建智能化、数字化先进电路板生产线，全面改善生产效率、产品品质与智能制造水平。项目建成后，将实现多品类高端电路板产品规模化生产，产品可应用于 AI 算力、智算中心、通信设备、汽车电子、新能源、电力电子及机器人等多个高端应用领域，可以有效扩充公司高端互连电路板生产制造能力，最终建成兼具高端产品制造、智能数字管控等特征的多层高端互连产品华南智造基地。

同时，公司深耕 PCB 行业多年，已具备完整且成熟的核心技术积累，本项目实施地位于珠海金湾区，毗邻粤港澳大湾区电子信息产业集群，产业配套与区位优势突出；项目依托现有厂区实施扩建，采用全流程智能化生产模式，在生产成本、产品良品率方面具备行业竞争优势，下游市场空间充足，具备充分的投资建设可行性。

三、对外投资对公司的影响

本次投资项目基于公司在高端 PCB 研发制造、工艺技术以及智能制造领域的积累，建设多层高端互连产品华南智造基地。通过引进先进的生产设备和智能化制造系统，打造全自动化智能生产线，有助于提升产品质量一致性和生产效率，降低制造成本，增强企业在高端 PCB 市场的综合竞争能力。

本项目作为公司在粤港澳大湾区的重要战略布局，将与南京总部基地形成南北协同效应，优化集团整体产能配置，提升对华南地区客户的响应速度和服务质量，有利于充分发挥粤港澳大湾区区位与产业配套优势。

本项目的实施，预计对公司 2026 年度经营业务不构成重大影响，但随着项目建成投产，预计将对公司未来年度财务状况和经营成果产生积极影响，具体影响以项目建设、投产及实际运营情况为准。

四、风险提示

1、本次投资项目所列示的投资金额、建设周期均为现阶段规划预计数，相关数据不构成公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对股东作出的业绩承诺。项目由子公司珠海硕鸿负责扩建实施，后续项目建设进度、设备采购、土建施工可能根据实际实施情况动态调整，并视项目进展情况分期投入分阶段建设。

2、本次投资项目尚需经公司股东会审议通过，并按照相关法律法规规定办理工程规划、建设施工、消防、能评、环评等各项审批及竣工验收手续，相关审批进度存在不确定性。同时，因本次项目投资规模较大，若资金筹措未能及时到位，存在项目实施进度不及预期的风险。

3、本次投资项目系公司基于战略发展需要及对 PCB 行业市场前景的判断实施，但受行业发展趋势、市场行情变动、下游客户需求波动、公司业务拓展能力、宏观经济环境变化及行业竞争加剧等多重不确定性因素影响，项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次投资项目聚焦高密度互连（HDI）板、高多层板、任意阶 HDI 板等高端电路板产品，存在较高的技术门槛，项目建成后可能存在产品工艺落地不及预期、订单不足、产品价格下行、核心技术人才流失、核心工艺技术外泄等风险。

鉴于以上风险因素，本次投资项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日